

半导体芯片检测测试，半导体芯片第三方检测机构

产品名称	半导体芯片检测测试，半导体芯片第三方检测机构
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）
联系电话	18855128475 18855128475

产品详情

半导体芯片：在半导体片材上进行浸蚀，布线，制成的能实现某种功能的半导体器件。不只是硅芯片，常见的还包括砷化镓，锗等半导体材料。

半导体芯片检测标准

- 1、GB/T 4937.19-2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第19部分：芯片剪切强度
- 2、GB/T 36356-2018 功率半导体发光二极管芯片技术规范
- 3、SJ/T 11399-2009 半导体发光二极管芯片测试方法
- 4、GB/T 36356-2018 功率半导体发光二极管芯片技术规范
- 5、GB/T 35010.8-2018 半导体芯片产品 第8部分：数据交换的EXPRESS格式
- 6、GB/T 35010.7-2018 半导体芯片产品 第7部分：数据交换的XML格式
- 7、GB/T 35010.3-2018 半导体芯片产品 第3部分：操作、包装和贮存指南

8、GB/T 35010.2-2018 半导体芯片产品 第2部分：数据交换格式

9、GB/T 35010.5-2018 半导体芯片产品 第5部分：电学仿真要求

10、DB35/T 1193-2011 半导体发光二极管芯片

半导体芯片检测范围

汽车半导体芯片、硅半导体芯片、纳米半导体芯片、手机半导体芯片、陶瓷半导体芯片、碳基半导体芯片等。

半导体芯片检测项目

封装检测、视觉检测、X射线检测、光学检测、无损检测、虚焊检测、外观检测、X-ray检测、电阻检测、颗粒缺陷检测、气密性检测等。

半导体芯片检测流程

- 1、沟通需求：了解待检测项目，确定检测范围；
- 2、报价：根据检测项目及检测需求进行报价；
- 3、签约：签订合同及保密协议，开始检测；
- 4、完成检测：检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体可咨询检测顾问；
- 5、出具检测报告，进行后期服务；

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。